

## 四半期業績推移表

	2009年3月期					2010年3月期		2010年3月期 Q1比 増減(前四半期比)		2010年3月期 通期予想	
	Q1	Q2	Q3	Q4	通期	Q1	Q2			前回予想	今回予想
	売上高	331,758	326,959	243,860	226,009	1,128,586	225,401	<b>258,502</b>	33,101	14.7%	1,040,000
営業利益	27,962	34,267	5,028	-23,838	43,419	-5,572	<b>14,430</b>	20,002	—	44,000	<b>44,000</b>
税引前四半期純利益	36,905	37,103	8,401	-26,427	55,982	703	<b>16,445</b>	15,742	—	57,000	<b>57,000</b>
当社株主に帰属する四半期純利益(※)	21,962	23,287	11,519	-27,262	29,506	-460	<b>9,188</b>	9,648	—	34,000	<b>34,000</b>

(※)当社株主に帰属する四半期純利益は、2009年3月期までの「四半期純利益」と同じ内容です。

事業セグメント別 売上高	2009年3月期					2010年3月期		2010年3月期 Q1比 増減(前四半期比)		2010年3月期 通期予想	
	Q1	Q2	Q3	Q4	通期	Q1	Q2			前回予想	今回予想
	ファインセラミック部品関連事業	18,776	18,569	14,777	9,608	61,730	9,267	<b>12,254</b>	2,987	32.2%	50,000
半導体部品関連事業	41,167	41,105	31,187	21,678	135,137	28,078	<b>34,138</b>	6,060	21.6%	110,000	<b>127,000</b>
ファインセラミック応用部品関連事業	41,163	45,090	36,178	26,486	148,917	29,871	<b>37,012</b>	7,141	23.9%	158,000	<b>148,000</b>
電子デバイス関連事業	67,714	70,304	52,505	40,748	231,271	45,372	<b>49,089</b>	3,717	8.2%	185,000	<b>190,000</b>
部品事業 計	168,820	175,068	134,647	98,520	577,055	112,588	<b>132,493</b>	19,905	17.7%	503,000	<b>513,000</b>
通信機器関連事業	75,995	59,423	34,367	48,973	218,758	36,803	<b>42,946</b>	6,143	16.7%	200,000	<b>196,000</b>
情報機器関連事業	61,114	64,623	49,643	53,917	229,297	53,756	<b>57,395</b>	3,639	6.8%	234,000	<b>229,000</b>
機器事業 計	137,109	124,046	84,010	102,890	448,055	90,559	<b>100,341</b>	9,782	10.8%	434,000	<b>425,000</b>
その他の事業	32,178	34,128	30,667	29,070	126,043	26,819	<b>31,006</b>	4,187	15.6%	123,000	<b>122,000</b>
調整及び消去	-6,349	-6,283	-5,464	-4,471	-22,567	-4,565	<b>-5,338</b>	-773	—	-20,000	<b>-20,000</b>
売上高 計	331,758	326,959	243,860	226,009	1,128,586	225,401	<b>258,502</b>	33,101	14.7%	1,040,000	<b>1,040,000</b>

事業セグメント別 事業利益	2009年3月期					2010年3月期		2010年3月期 Q1比 増減(前四半期比)		2010年3月期 通期予想	
	Q1	Q2	Q3	Q4	通期	Q1	Q2			前回予想	今回予想
	ファインセラミック部品関連事業	1,800	1,086	-394	-2,732	-240	-2,800	<b>-783</b>	2,017	—	0
半導体部品関連事業	6,198	4,527	1,158	-3,212	8,671	1,685	<b>2,785</b>	1,100	65.3%	4,000	<b>10,500</b>
ファインセラミック応用部品関連事業	9,307	11,421	7,266	-525	27,469	1,125	<b>3,239</b>	2,114	187.9%	18,000	<b>11,500</b>
電子デバイス関連事業	5,229	804	-897	-9,206	-4,070	-2,263	<b>2,591</b>	4,854	—	2,000	<b>5,500</b>
部品事業 計	22,534	17,838	7,133	-15,675	31,830	-2,253	<b>7,832</b>	10,085	—	24,000	<b>27,500</b>
通信機器関連事業	1,151	-3,524	-8,278	-7,062	-17,713	-5,358	<b>-2,145</b>	3,213	—	-6,000	<b>-6,000</b>
情報機器関連事業	6,887	5,312	2,395	-1,097	13,497	2,098	<b>6,262</b>	4,164	198.5%	11,000	<b>15,000</b>
機器事業 計	8,038	1,788	-5,883	-8,159	-4,216	-3,260	<b>4,117</b>	7,377	—	5,000	<b>9,000</b>
その他の事業	543	13,326	1,372	-1,135	14,106	-26	<b>1,824</b>	1,850	—	4,000	<b>3,800</b>
事業利益 計	31,115	32,952	2,622	-24,969	41,720	-5,539	<b>13,773</b>	19,312	—	33,000	<b>40,300</b>
本社部門損益	4,181	2,054	4,560	-3,163	7,632	5,111	<b>2,201</b>	-2,910	-56.9%		
持分法投資損益	1,485	2,073	1,347	1,555	6,460	1,077	<b>420</b>	-657	-61.0%	24,000	<b>16,700</b>
調整及び消去	124	24	-128	150	170	54	<b>51</b>	-3	—		
税引前当期純利益	36,905	37,103	8,401	-26,427	55,982	703	<b>16,445</b>	15,742	—	57,000	<b>57,000</b>